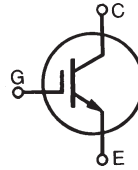


# Polar™ High Speed IGBT

## IXGQ240N30PB

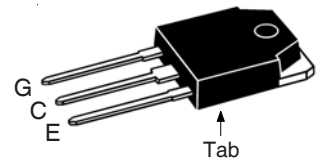
$V_{CES} = 300V$   
 $I_{CP} = 500A$   
 $V_{CE(sat)} \leq 1.6V$

For PDP Applications



Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	300	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$ (Chip Capability)	240	A
$I_{CP}$	$T_J \leq 150^\circ C$ , $tp < 10\mu s$	500	A
$I_{C(RMS)}$	Lead Current Limit	75	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 1\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 240$ $V_{CE} \leq V_{CES}$	A
$P_d$	$T_C = 25^\circ C$	500	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_L$	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
$M_d$	Mounting Torque	1.13/10	Nm/lb.in.
<b>Weight</b>		5.5	g

TO-3P



G = Gate    C = Collector  
 E = Emitter    Tab = Collector

### Features

- Low  $V_{CE(sat)}$ 
  - for Minimum On-State Conduction Losses
- MOS Gate Turn-On
  - Drive Simplicity

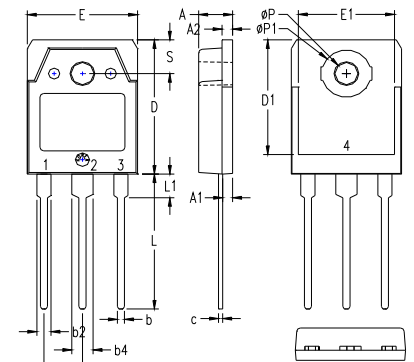
### Applications

- PDP Screen Drivers

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	300		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 1mA$ , $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.0 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			1 $\mu A$ 200 $\mu A$
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 120A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $T_J = 125^\circ C$		1.35 1.40	1.60 V V
	$I_C = 240A$ $T_J = 125^\circ C$		1.85 2.10	V V

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 120\text{A}$ , $V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	75	130	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$		6900	pF
$C_{oes}$			435	pF
$C_{res}$			97	pF
$Q_g$	$I_C = 120\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		225	nC
$Q_{ge}$			37	nC
$Q_{gc}$			88	nC
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 120\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ , $R_G = 1\Omega$		30	ns
$t_r$			70	ns
$t_{d(off)}$			104	ns
$t_f$			45	ns
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 120\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ , $R_G = 1\Omega$		29	ns
$t_r$			104	ns
$t_{d(off)}$			103	ns
$t_f$			100	ns
$R_{thJC}$				0.25 $^\circ\text{C/W}$
$R_{thCS}$		0.21		$^\circ\text{C/W}$

### TO-3P (IXGQ) Outline



Pins: 1 - Gate 2 - Drain  
3 - Source 4, Tab - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.193	4.70	4.90
A1	.051	.059	1.30	1.50
A2	.057	.065	1.45	1.65
b	.035	.045	0.90	1.15
b2	.075	.087	1.90	2.20
b4	.114	.126	2.90	3.20
c	.022	.031	0.55	0.80
D	.780	.791	19.80	20.10
D1	.665	.677	16.90	17.20
E	.610	.622	15.50	15.80
E1	.531	.539	13.50	13.70
e	.215 BSC		5.45 BSC	
L	.779	.795	19.80	20.20
L1	.134	.142	3.40	3.60
øP1	.126	.134	3.20	3.40
S	.272	.280	6.90	7.10
S	.193	.201	4.90	5.10

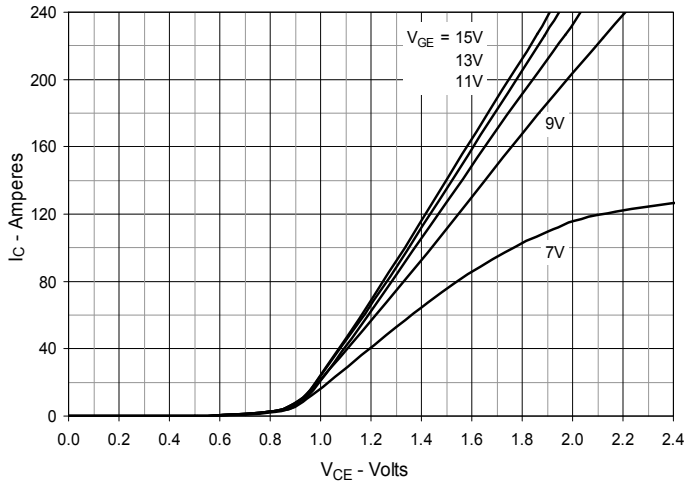
All metal area are tin plated.

Note 1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .

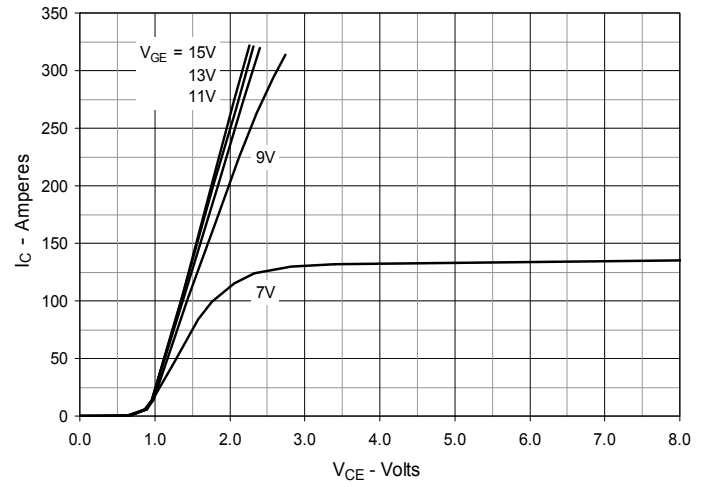
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

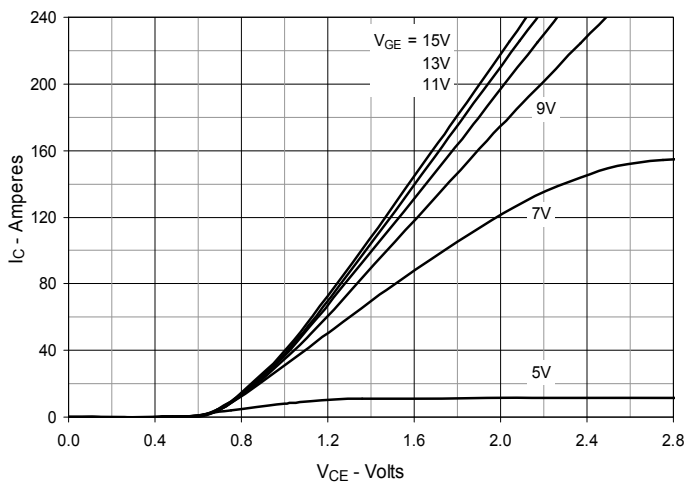
**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



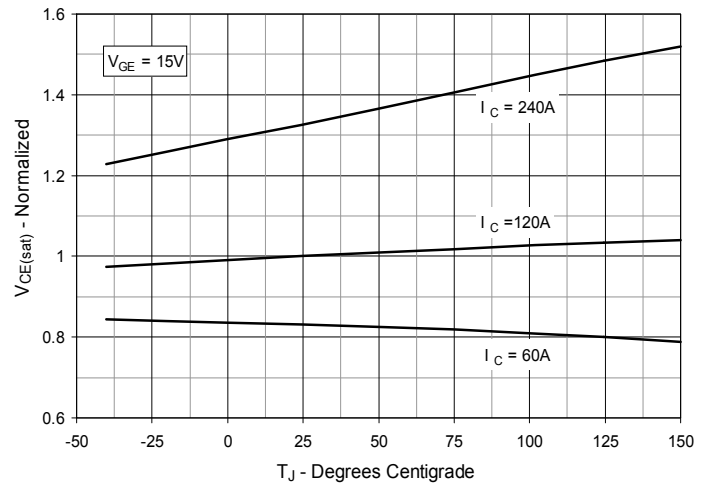
**Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$**



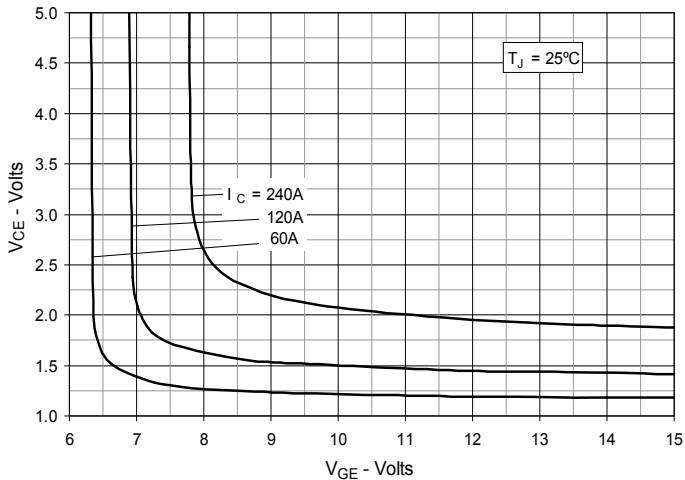
**Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$**



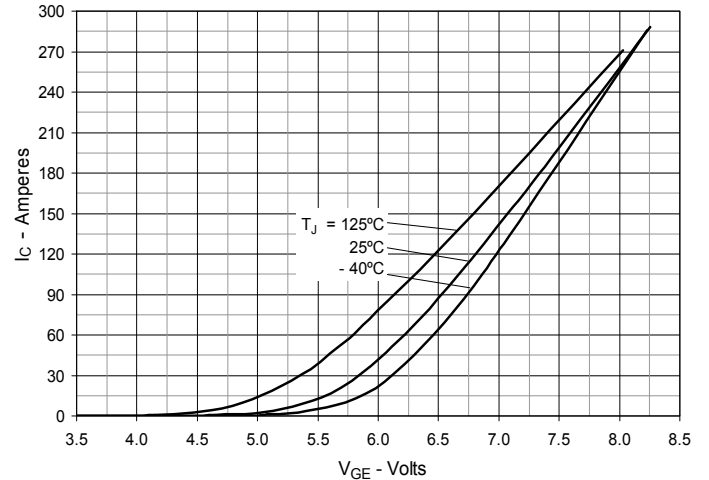
**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**



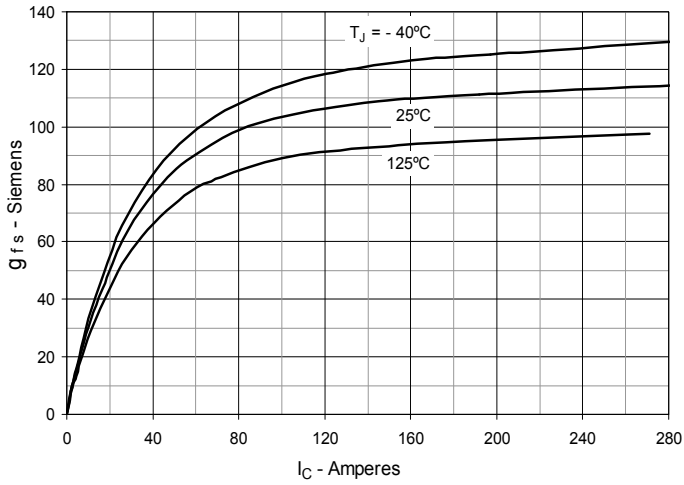
**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**



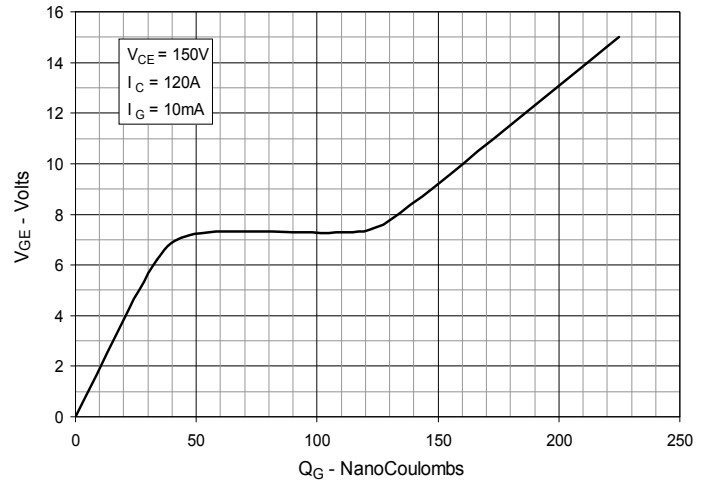
**Fig. 6. Input Admittance**



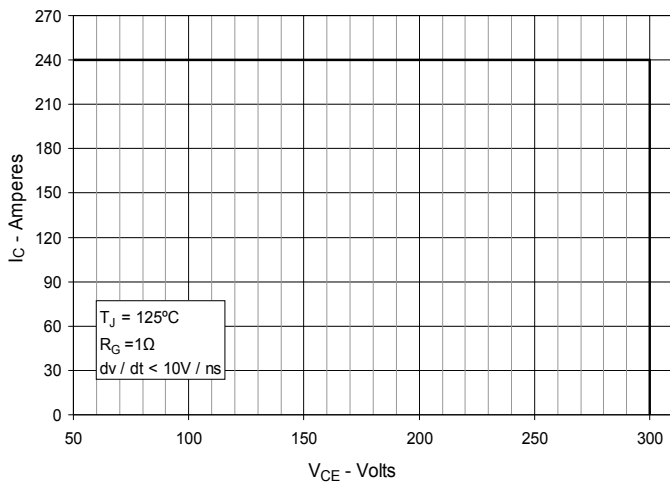
**Fig. 7. Transconductance**



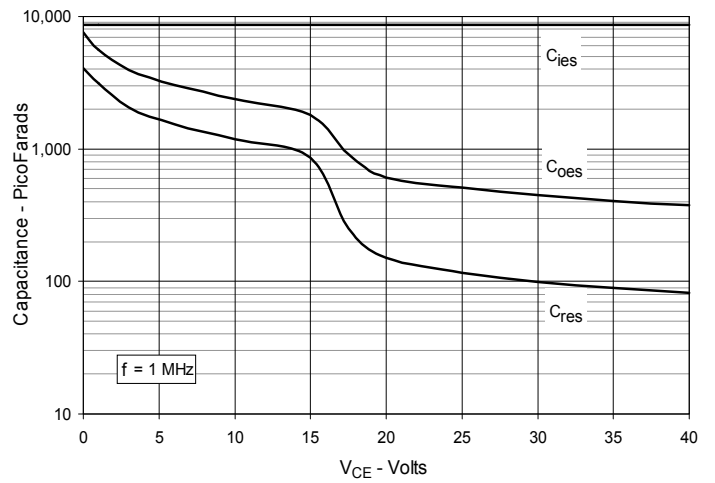
**Fig. 8. Gate Charge**



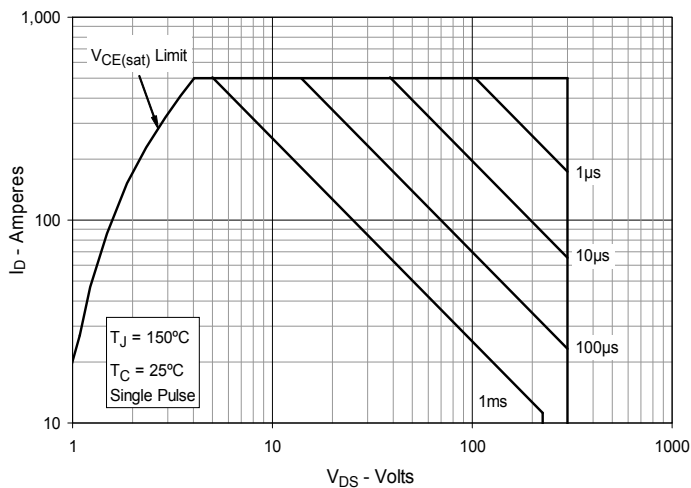
**Fig. 9. Reverse-Bias Safe Operating Area**



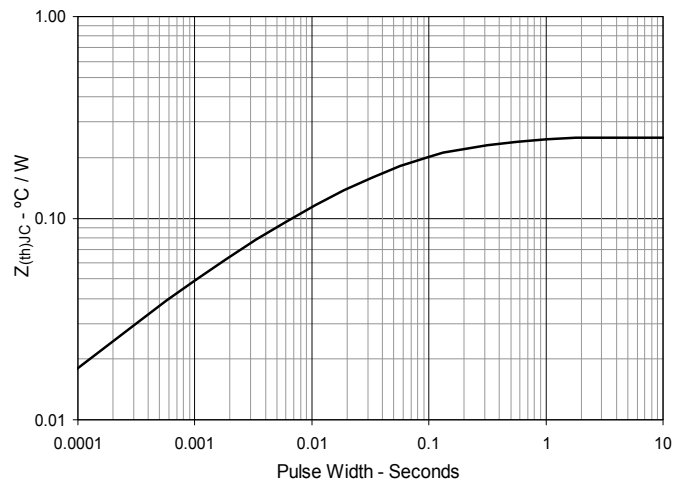
**Fig. 10. Capacitance**



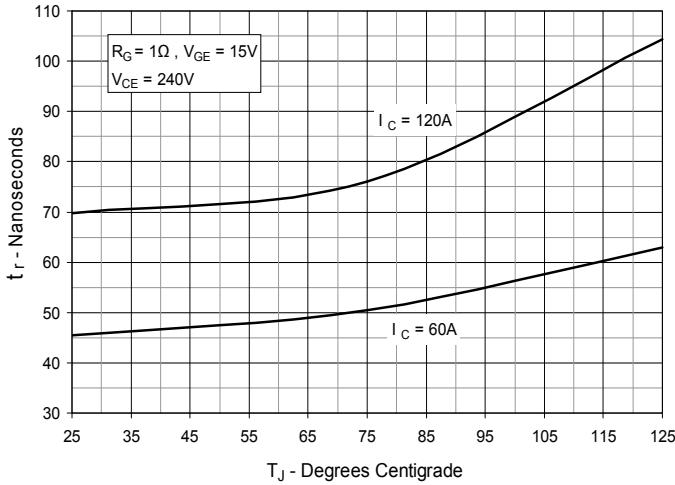
**Fig. 11. Forward-Bias Safe Operating Area**



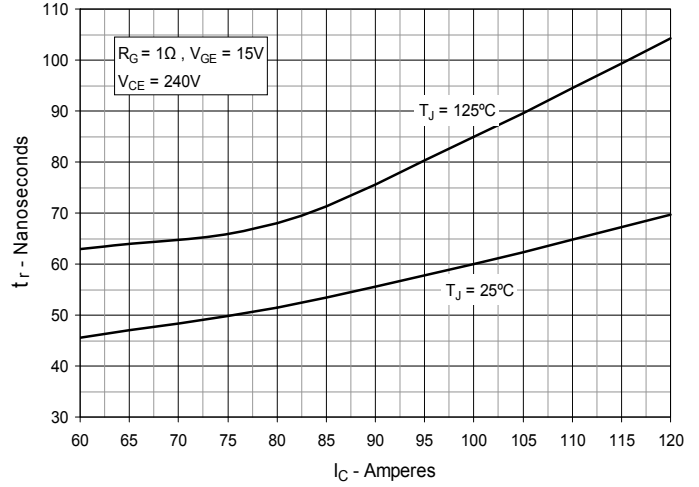
**Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance**



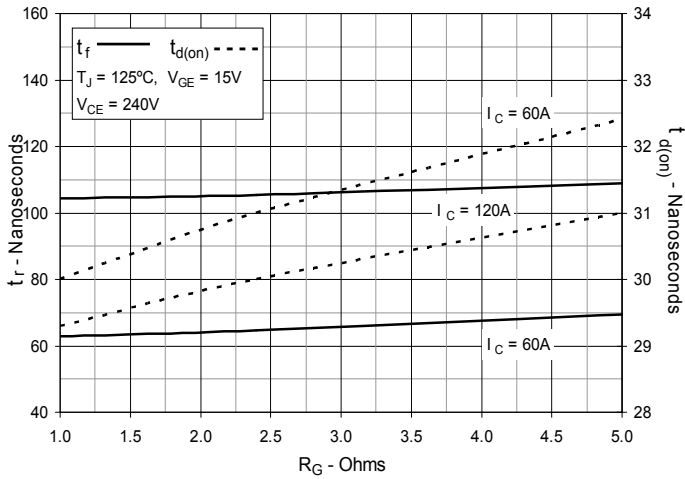
**Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature**



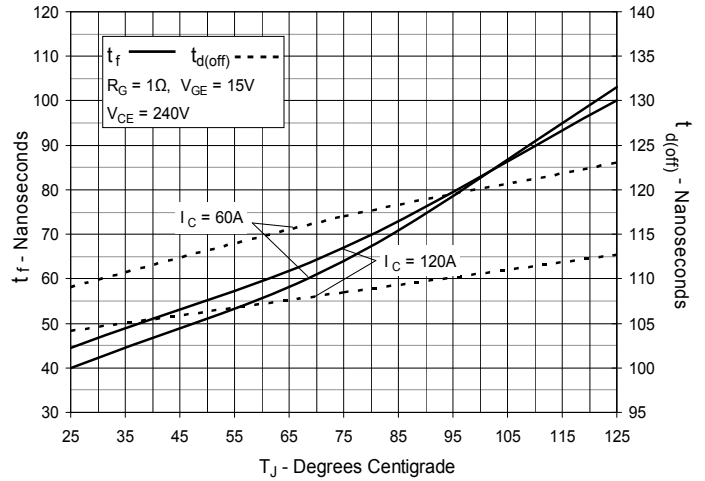
**Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current**



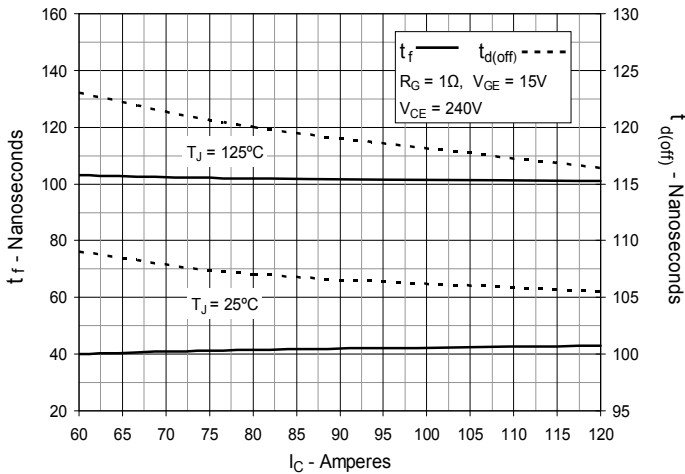
**Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**



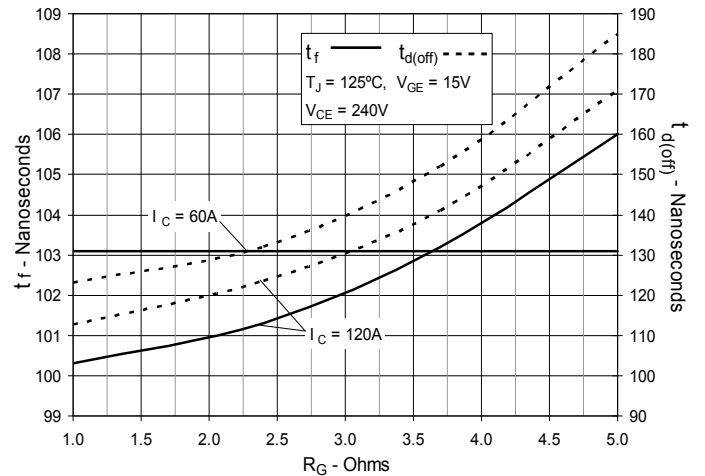
**Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**



**Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331